

Deep Hole Vac-u-Gun

깊은 구멍용 백유건

한 번에 칩을 분리하고 흡입 제거!

캐비티(Cavity) 및 드릴 가공 홀 청소에 이상적입니다!



깊은 구멍용 백유건이란 무엇인가?

깊은 구멍용 백유건은 흡, 용기 내부 및 드릴 가공 홀에 쌓인 칩과 오염물을 빠르게 제거할 수 있는 경제적인 솔루션입니다. 일반적인 에어 블로우 작업은 칩과 이물질이 주변으로 날려 보내 작업자에게 위험을 초래할 수 있지만, 깊은 구멍용 백유건은 칩을 분리시키는 동시에 흡입하여 제거합니다. 사용자는 백유건을 홀 위에 위치시키고 트리거를 당기기만 하면 됩니다. 작은 에어 블로우가 칩을 분리시키고, 강력한 흡입력이 이를 즉시 회수합니다. 이물질은 투명 흡입 튜브 내부에 모두 포집되므로 작업자는 비산되는 칩으로부터 보호됩니다. 직경 최대 1-1/4인치(32mm), 깊이 18인치(457mm)의 홀 청소에 적합합니다.

왜 깊은 구멍용 백유건인가?

깊은 구멍용 백유건은 일반 에어건보다 적은 압축공기를 사용합니다. 소량의 압축공기를 지향성 노즐을 통해 분사하여 한쪽에서는 진공을 생성하고, 반대쪽에서는 강력한 토출 유량을 만들어냅니다. 증폭된 토출 유량은 압축공기 소비량의 12배에 달합니다. 가볍고 사용이 간편하며, 견고한 다이캐스트 구조로 제작되어 내구성이 뛰어납니다. 또한 마모될 수 있는 구동 부품이 전혀 없으며, 공구 벨런서에 걸어 사용할 수 있도록 행거가 기본 제공됩니다.



모델 6394 깊은 구멍용 백유건 다목적 시스템은 드릴 가공된 플라스틱 부품 내부의 칩을 효과적으로 제거합니다.

Applications

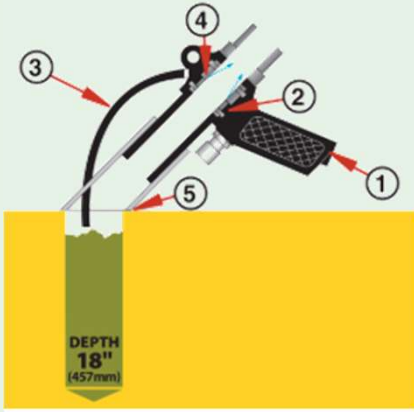
- 금형 내부 홀 청소
- 드릴 가공품 청소
- T-슬롯 홈 청소
- 부품의 절삭유 제거
- 목공 작업
- 용기 내부 청소
- 탭 가공 홀 청소
- 컵 형상 내부 청소
- 캐비티 내부 이물질 제거
- 병 내부 청소
- 프레스 테이블 청소

Advantages

- 경제적인 비용
- 구동 부품 없음 - 유지보수 불필요
- 견고한 다이캐스트 구조
- 전기를 사용하지 않아 안전성 향상
- OSHA 압력 기준 충족
- 비산 칩 방지
- 가볍고 휴대가 용이한 설계
- 저소음 운전
- 낮은 압축공기 소비량



모델 6194 깊은 구멍용 백유건은 밀링 머신의 T-슬롯 내부를 깨끗하게 청소합니다.



깊은 구멍용 백유건 작동 원리

압축공기(일반적으로 80~100 PSIG / 5.5~6.9 BAR)는 흡입구(1)를 통해 환형 플레넘 챔버(2)로 공급되며, 트리거를 당기면 작동합니다. 소량의 공기는 블로우 튜브(3)로 분사되어 칩이나 이물질을 들어 올리는 역할을 합니다. 더 큰 유량의 공기는 지향성 노즐(4)을 통해 본체 내부로 분사됩니다. 이 공기 제트는 흡입구(5)에 진공을 생성하여 칩, 이물질 또는 기타 입자를 흡입한 후 장치 내부를 통해 가속시킵니다. 흡입된 칩과 이물질은 깊은 구멍용 백유건 시스템에 연결된 필터 백 또는 호스를 통해 배출됩니다.

깊은 구멍용 백유건 성능

공급 공기 압력 (BAR)	공기소모량 (리터/분)	흡입력 H ₂ O kPa	Inlet 사이즈 (NPT)	소음도 (dBA)	
5.5	425	-32	-8	1/4	84

* 소음도는 백(Bag)이 장착된 상태의 "진공(Vacuum) 모드"에서 측정한 성능 기준입니다.

깊은 구멍용 백유건은 배기구에 필터 백 또는 진공 호스가 연결된 상태에서만 사용해야 합니다. 진공 액세서리(Vacuum Tools)는 본 제품과 함께 사용할 수 없습니다.

경고 : 가연성 분진에는 사용하지 마십시오.



모델 6094

깊은 구멍용 백유건 단품



모델 6194 깊은 구멍용 백유건 백 포함

깊은 구멍용 백유건 및 재사용 가능한 수거 백 포함



모델 6394 깊은 구멍용 백유건 다목적 시스템

깊은 구멍용 백유건, 재사용 가능한 수거 백 및 10피트(3m) 진공 호스 포함

액세서리

모델 No.	설명
9001	자동 드레인 필터 세퍼레이터, 3/8 NPT, 65 SCFM (1,841 SLPM)
9005	오일 제거 필터, 3/8 NPT, 15~37 SCFM (425~1,048 SLPM)